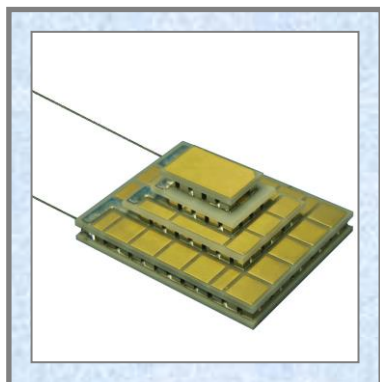


THERMO MODULE DATA

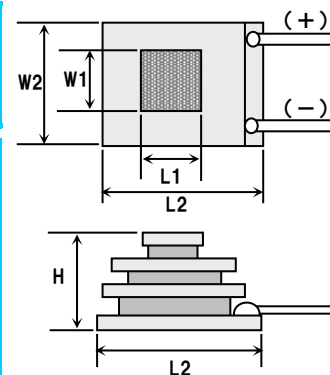
型式 K4MC005

RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	127	4.6	7.2	2.9
50°C	144	4.6	8.1	3.3

	W1	L1	W2	L2	H
寸法(mm)	6.6	11.0	21.5	28.0	9.40
公差(mm)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.4	±0.5
上下メタライズ	Cu-Ni-Au				
セラミック材質	窒化アルミ				
組立半田	SnAgCu				



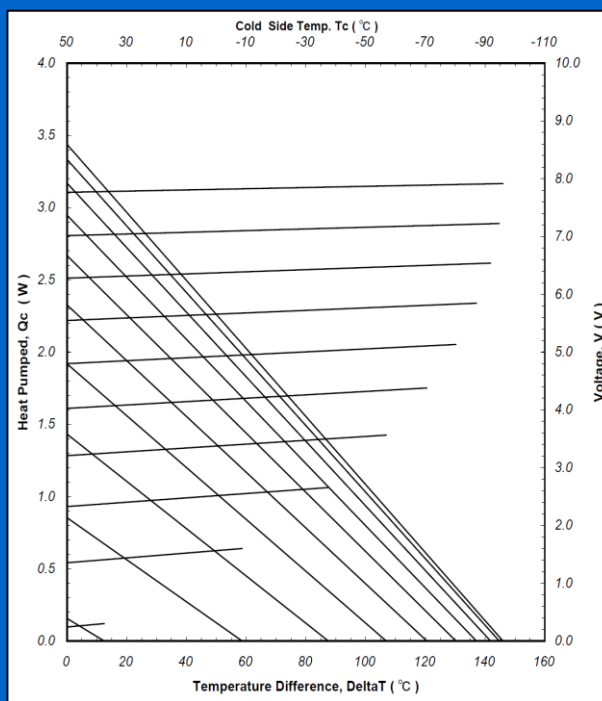
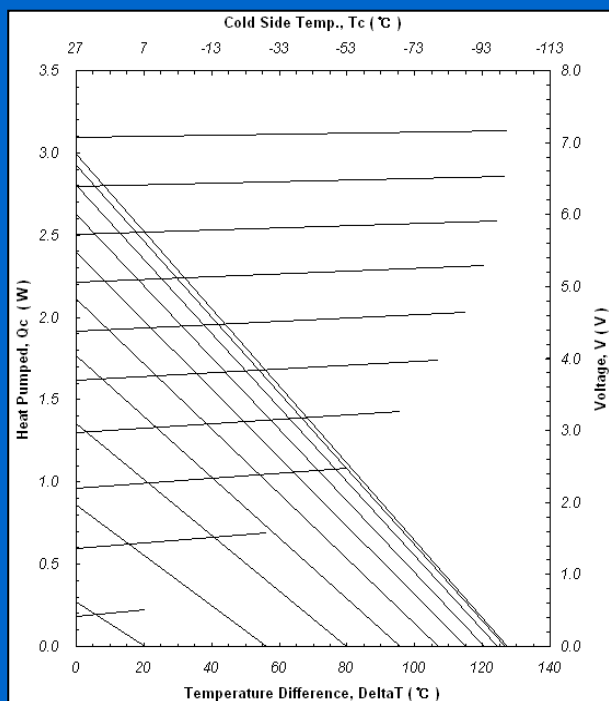
オプション

予備半田 InSn(融点117°C)、BiSn(融点138°C)

性能特性図

Th=27°C

Th=50°C



雰囲気 真空

電流値 I = 0.2 - 4.7 A (Step = 0.5 A)

株式会社KELK

■ 本社・工場
■ 営業部・素子営業Gr

www.kelk.co.jp

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692
 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-22-8277
 E-mail : JPE7MB_homepage_kelk@global.komatsu